

520.38856X00

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): MASUDA, et al

Serial No.:

09/634,544

Filed:

August 8, 2000

For:

VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR AND PLL CIRCUIT

USING THE SAME

LETTER

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

October 26, 2000

Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. and 37 CFR 1.55, the applicant(s) hereby claim(s) the right of priority based on:

> Japanese Patent Application No. 2000-068606, filed March 8, 2000

The certified copy of said Japanese application is attached hereto.

Respectfully submitted,

Alan É. Schiavelli

Registration No. 32,087

ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP

AES/MK/cee Attachment(s) (703) 312-6600

日本国特許庁 PATENT OFFICE



JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 3月 8日

出 願 番 号 Application Number:

特顯2000-068606

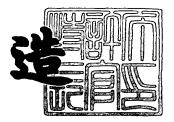
出 願 人 Applicant (s):

株式会社日立製作所

2000年 9月18日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





特2000-068606

【書類名】 特許願

【整理番号】 H00000321A

【提出日】 平成12年 3月 8日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H03B 5/20

【発明者】

【住所又は居所】 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

【氏名】 益田 昇

【発明者】

【住所又は居所】 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

【氏名】 山下 寬樹

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社日立製作所

【代理人】

【識別番号】 100075096

【弁理士】

【氏名又は名称】 作田 康夫

【電話番号】 03-3212-1111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013088

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電圧制御発振器および P L L 回路および半導体集積回路装置 【特許請求の範囲】

【請求項1】

一端を第1の電源に接続された第1のMOSトランジスタと、上記第1のMOSトランジスタの他端と第2の電源の間に並列に接続された発振器および第1の容量素子を備え、上記第1のMOSトランジスタのゲート電圧を制御することによって上記発振器の発振周波数を制御するように構成された電圧制御発振器において、上記第1のMOSトランジスタとは別に上記発振器の発振周波数を制御する第2の手段を備えたことを特徴とする電圧制御発振器。

【請求項2】

上記第2の手段は、1ビットのデジタル信号によって上記発振器の発振周波数 を制御するように構成された請求項1の電圧制御発振器。

【請求項3】

上記第2の手段は、上記発振器の中の信号ノードの1つと上記第2の電源の間に直列に接続された第2の容量素子および第2のMOSトランジスタにより構成された請求項1または2のいずれかの電圧制御発振器。

【請求項4】

上記発振器は、Pチャネル型のMOSトランジスタおよびNチャネル型のMOSトランジスタを直列に接続したインバータを少なくとも3個備え、上記インバータの出力と入力を順次接続し、その1番目を除く奇数番目のインバータのいずれかの出力を上記1番目のインバータの入力に接続して構成された請求項1~3のいずれかの電圧制御発振器。

【請求項5】

上記発振器は、Pチャネル型のMOSトランジスタおよびNチャネル型のMOSトランジスタを直列に接続したインバータを3個以上の奇数個備え、上記インバータの出力と入力を順次接続し、その最後のインバータの出力を最初のインバータの入力に接続して構成された請求項1~4のいずれかの電圧制御発振器。

【請求項6】

位相比較器と周波数比較器と電圧制御発振器とを備え、上記位相比較器および上記周波数比較器の出力に応じて変化するアナログの制御電圧と上記位相比較器の出力とにより上記電圧制御発振器の発振周波数が制御されるように構成されたPLL回路において、上記電圧制御発振器が、一端を第1の電源に接続されゲート電極に上記アナログの制御電圧を接続された第1のMOSトランジスタと、上記第1のMOSトランジスタの他端と第2の電源との間に並列に接続された発振器および第1の容量素子を備えて構成されたことを特徴とするPLL回路。

【請求項7】

位相比較器と周波数比較器と電圧制御発振器とを備え、上記位相比較器および上記周波数比較器の出力に応じて変化するアナログの制御電圧と上記位相比較器の出力とにより上記電圧制御発振器の発振周波数が制御されるように構成されたPLL回路において、上記周波数比較器の1回の比較結果に基づいて上記アナログの制御電圧が変化するときの変化量が、上記位相比較器の1回の比較結果に基づいて上記アナログの制御電圧が変化するときの変化量より多くなるように構成されたことを特徴とするPLL回路。

【請求項8】

位相比較器と周波数比較器と電圧制御発振器とクロック分配回路と分周器とを備え、上記位相比較器および上記周波数比較器の出力に応じて変化するアナログの制御電圧と上記位相比較器の出力とにより上記電圧制御発振器の発振周波数が制御され、上記電圧制御発振器の出力が上記クロック分配回路を介して半導体集積回路装置内の多数の分配先に分配され、その内の1つが上記分周器に入力され、上記分周器の出力が上記位相比較器および上記周波数比較器において基準となる信号と比較されるように構成された半導体集積回路装置において、上記電圧制御発振器が、一端を第1の電源に接続されゲート電極に上記アナログの制御電圧を接続された第1のMOSトランジスタの他端と第2の電源との間に並列に接続された発振器および第1の容量素子を備えて構成されたことを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項9】

位相比較器と周波数比較器と電圧制御発振器とクロック分配回路と分周器とを備え、上記位相比較器および上記周波数比較器の出力に応じて変化するアナログの制御電圧と上記位相比較器の出力とにより上記電圧制御発振器の発振周波数が制御され、上記電圧制御発振器の出力が上記クロック分配回路を介して半導体集積回路装置内の多数の分配先に分配され、その内の1つが上記分周器に入力され、上記分周器の出力が上記位相比較器および上記周波数比較器において基準となる信号と比較されるように構成された半導体集積回路装置において、上記周波数比較器の1回の比較結果に基づいて上記アナログの制御電圧が変化するときの変化量が、上記位相比較器の1回の比較結果に基づいて上記アナログの制御電圧が変化するときの変化量が、上記位相比較器の1回の比較結果に基づいて上記アナログの制御電圧が変化するときの変化量が、上記位相比較器の1回の比較結果に基づいて上記アナログの制御電圧が変化するときの変化量が変化するように構成されたことを特徴とする半導体集積回路装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体集積回路チップの内部で使用するクロック信号を発生させる ためのPLL(フェーズロックドループ)回路と、そのPLL回路の構成要素の 1つである電圧制御発振器に関し、特に、電源電圧変動によって発生するジッタ を低減するための回路に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来の電圧制御発振器の一例を図2に示す。この回路は、1998年2月7日に開催されたISSCC (International Solid-State Circuit Conference)の予稿集397ページに記載された回路である。この回路は、参照符号VCC Oで示されたノードと参照符号VSSAで示された電源の間にある3段のインバータによって発振器が構成され、参照符号M2で示されたMOSトランジスタのゲート電圧を制御することにより、上記発振器の発振周波数を制御するようになっている。またこの回路は、外部から加えられる電源VDDAとVSSAの間の電源電圧が変動しても、上記発振器の発振周波数が直ちに変動しないように、参

照符号Cで示されたコンデンサを設けてVCCOのノードとVSSAの電源の間の電圧の変動を遅らせている。これにより、電源電圧変動によって発生するジッタを低減している。

[0003]

また、従来の電圧制御発振器の他の例を図3に示す。この回路は、特開平11-15541の明細書において当社が開示した回路であり、同明細書の図3と図6を組み合わせた回路である。この回路は、参照符号150で示したアナログの制御信号による粗調整と、参照符号151で示したデジタルの制御信号による微調整によって発振周波数を制御している。またこの回路は、外部から加えられる電源VddとVssの間の電源電圧が変動しても、発振周波数が直ちに変化しないように、参照符号120で示したコンデンサを設けて、参照符号350のノードとVddの電源の間の電圧の変動を遅らせている。これにより、電源電圧変動によって発生するジッタを低減している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

図2の回路では、上記文献の396ページにも記載されているように、参照符号Cで示されたコンデンサの容量値をあまり大きくすると制御の安定性が保てなくなる。したがってこの容量値を極力大きくしてジッタを極力低減するということは難しい。

[0005]

図3の回路では、発振周波数を制御するためのMOSトランジスタ321~325および331~335と電源電圧変動に対する安定化のためのMOSトランジスタ340が別々に設けられるため、電源VddとVssの間には直列に5個のMOSトランジスタ(例えば、331,311,301,321,340)が接続される。したがって、その一つひとつにかけられる電圧が低くなる。ところが、MOSトランジスタ340にかける電圧が低くなると、このMOSトランジスタが飽和状態(ドレインーソース間電圧が変化しても電流が殆ど変化しない状態)で動作する範囲が狭くなり、したがって電源電圧変動を許容できる変動幅が小さくなる。電源電圧変動の許容範囲を確保するためにMOSトランジスタ34

0にかける電圧を高くすると、350のノードとVddの電源の間の電圧(すなわち発振器にかける電圧)が低くなり、上限発振周波数が低くなる。

[0006]

本発明が解決しようとする課題の1つは、電圧制御発振器の発振出力において 、電源電圧が変動したときに生じるジッタを低減することにある。

[0007]

本発明が解決しようとする課題の他の1つは、PLL回路の発振出力において、電源電圧が変動したときに生じるジッタを低減することにある。

[0008]

本発明が解決しようとする課題の他の1つは、半導体集積回路装置のクロック 信号において、電源電圧が変動したときに生じるジッタを低減することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明の課題の1つは、一端を第1の電源に接続されたMOSトランジスタと、上記MOSトランジスタの他端と第2の電源の間に並列に接続された発振器および容量素子を備え、上記MOSトランジスタのゲート電圧を制御することによって上記発振器の発振周波数を制御するように構成された電圧制御発振器において、上記MOSトランジスタとは別に上記発振器の発振周波数を制御する第2の手段を備えることにより解決できる。

[0010]

また、本発明の課題の他の1つは、上記のような電圧制御発振器を用いてPL L回路を構成することにより解決できる。

[0011]

また、本発明の課題の他の1つは、上記のようなPLL回路を用いて半導体集 積回路装置を構成することにより解決できる。

[0012]

【発明の実施の形態】

本発明による電圧制御発振器の実施例の一つを図1に示す。図1において、参照符号100~103はNチャネル型のMOSトランジスタ(以下NMOSと称

する)、111~115はPチャネル型のMOSトランジスタ(以下PMOSと称する)、120~122は容量素子、131はバッファ回路、132はレベルシフト回路を示す。また、参照符号Vddは高電位側の電源およびその端子、Vs は低電位側の電源およびその端子、150はアナログの制御信号およびその入力端子、151はデジタルの制御信号およびその入力端子、160は発振出力およびその出力端子、170~174は内部信号およびそのノードを示す。

[0013]

なお、上記の容量素子120~122は、PMOSまたはNMOSのソース電極およびドレイン電極とゲート電極の間の容量を使って構成すれば、比較的小さな面積で実現することができる。また、バッファ回路131を構成するNMOSやNMOS101~103のバックバイアス電圧としては、170のノードの電圧をかける。

[0014]

この回路は、NMOS101~103およびPMOS111~113の部分、 すなわち参照符号130で示した部分が発振器となる。この発振器は、NMOS 101およびPMOS111, NMOS102およびPMOS112, NMOS 103およびPMOS113がそれぞれインバータを構成し、この3個のインバータの出力と入力を順次接続した、いわゆるリングオシレータと呼ばれる構成である。

[0015]

この発振器の発振周波数は、アナログの制御信号150による粗調整と、デジタルの制御信号151による微調整によって制御する。

[0016]

アナログの制御信号150による粗調整は、NMOS100に流れる電流を制御することによって行なう。例えば制御信号150の電圧を高くすると、NMOS100に流れる電流が増加し、170のノードの電圧が下がり、電源Vddと170のノードの間の電圧、すなわち発振器130にかかる電圧が高くなる。すると、この発振器の発振周波数は高くなる。制御信号150の電圧を低くすると、上記の逆の作用で、この発振器の発振周波数は低くなる。

[0017]

なお、NMOS100は発振器130に流れる電流とバッファ回路131に流れる電流の両方を流すため、大きな電流を流せるようにする必要がある。また、後述のようにNMOS100は飽和状態(ドレイン電極とソース電極の間の電圧の変化に対して、MOSを流れる電流が殆ど変化しない状態)にするのが望ましい。そこで、NMOS100は多数のNMOSを並列に接続して、そのゲート幅の総和がNMOS101~103等のゲート幅よりはるかに大きく(例えば100倍以上に)なるように構成する。

[0018]

デジタルの制御信号151による微調整は、発振器の内部信号である171の ノードに付加される負荷の重さを制御することによって行なう。PMOS115 は常に導通するため、171と174のノードは常に接続されている。したがっ て、制御信号151が例えばローレベルの場合、PMOS114は導通するため 、容量素子121が174や171のノードに接続される。

[0019]

すると、171のノードに付加される負荷は容量素子121の分だけ重くなる。制御信号151がハイレベルの場合、PMOS114が遮断し、171のノードに付加される負荷は容量素子121の分だけ軽くなる。したがって、制御信号151がローレベルのときには発振周波数が低く、ハイレベルのときには高くなる。

[0020]

この制御信号151による発振周波数の変化量は、容量素子121の容量値によって変えられる。なおPMOS115は無くても同じように動作するが、この実施例では、制御信号151が変化したときに174のノードに誘起されるカップリングノイズが171のノードに与える影響を低減するために上記PMOS115を設けてある。

[0021]

つぎに、VddとVssの間の電源電圧が変化したときの動作を説明する。ただし、容量素子120の容量値は充分大きいとする。また、NMOS100が

ート幅(複数のNMOSで構成した場合にはそのゲート幅の総和)は充分に大き く、飽和状態にあるとする。

[0022]

電源電圧が変化した直後には、容量素子120の容量値が大きいため発振器130にかかる電圧は殆ど変化しない。したがって、NMOS100にかかる電圧が電源電圧の変化幅とほぼ同じだけ変化するが、その変化した後の電圧もNMOS100が飽和状態となる範囲であれば、NMOS100に流れる電流は電源電圧の変化の前後で殆ど変わらない。そして、そのわずかな電流変化分の殆どは容量素子120の充放電によって補われ、発振器130に流れる電流やバッファ回路131に流れる電流の変化はさらに小さい。したがって、電源電圧が急に変化しても、NMOS100が飽和状態となる範囲であれば、その直後の発振周波数は殆ど変化しない。

[0023]

つぎに、電源電圧が変化してから少し時間が経過した後の動作を説明する。N MOS100が飽和状態であっても、NMOS100にかかる電圧が変化すれば、NMOS100に流れる電流が若干は変化する。そしてその変化分の殆どは容量素子120の充放電によって補われるが、そのときに容量素子120にかかる電圧が若干変化する。容量素子120にかかる電圧はすなわち発振器130にかかる電圧であり、その変化によって発振周波数が若干変化する。

[0024]

ところが、この電圧制御発振器をPLL回路等に使った場合、その発振周波数の変化は大きくならないうちに検出される。すると、その結果を直ちに制御信号 151に反映して、発振周波数を補正することができる。

[0025]

定常状態にあるときには、制御信号151がハイレベルの状態とローレベルの 状態をほぼ同じ頻度で繰り返すことにより発振周波数の平均値を所定の周波数に 保つが、電源電圧が変化してから少し経過した後は、制御信号151がハイレベ ルの状態とローレベルの状態の頻度を変えることにより、発振周波数の平均値が 所定の周波数となるように制御することができる。

[0026]

そして、電源電圧が変化してからさらに時間が経過すると、制御信号151のハイレベルとローレベルの頻度の差を基に、制御信号150の電圧を少しずつ変化させていくことができる。そして、制御信号150が変化して、NMOS100に流れる電流が電源電圧の変化する直前の電流値に等しくなるような電圧になったとき、容量素子120の充放電による補充は無くなる。以後、制御信号150の変化が若干行きすぎて戻るような振動を繰り返しながら、最終的には発振器130や容量素子120にかかる電圧は最初の電圧に戻る。

[0027]

なお、容量素子122は、制御信号150の電圧をわずかずつ変化させるためと、クロストークノイズ等により制御信号150の電圧が急激に変化するのを抑えるために設けてある。

[0028]

ここで、容量素子120の容量値が充分に大きくなるように設計しておけば、 発振器130にかかる電圧の変化を充分に遅くすることができる。したがって、 上記の一連の動作において、発振周波数が所定の周波数からずれる最大のずれ幅 は、制御信号151による微調整の幅以下にできる。また、これら一連の動作の 途中で再び電源電圧が変化した場合には、その時点から新たに上記の動作が起こ る。

[0029]

図2の従来例では、本発明の制御信号151による制御に相当する機構(すなわち、容量素子120の容量値によらず高速に制御できる機構)が設けられていない。このため、発振周波数の変化が検出された場合には、本発明の制御信号150による制御に相当する機構(すなわち、容量素子120の容量値が大きくなると制御の応答が遅くなる機構)によって補正しなければならなかった。したがって、制御の安定性を保つため、容量素子120に相当する容量素子の容量値を大きくできなかった。

[0030]

本発明では、容量素子120の容量値によらず高速に制御できる機構を設けた

ため、容量素子120の容量値を充分に大きくできる。したがって、同じ電源電 圧変動が生じた場合、発振器にかかる電圧の変動は、図2の従来例より本発明の ほうが小さくでき、それによるジッタを小さくできる。

[0031]

また、図3の従来例では、電源電圧変動対策に使うNMOS340と発振周波数の粗調整に使うNMOS321等が電源間に直列に入っていたため、NMOS340にかけられる電圧が小さく、NMOS340が飽和状態で動作する範囲が狭かった。したがって、ジッタ低減の効果が得られる電源電圧変動の許容範囲が狭かった。本発明では、電源電圧変動対策に使うMOSと発振周波数の粗調整に使うMOSを共通の1個のNMOS100のみとしたため、NMOS100にかけられる電圧を図3の従来例より大きくできる。したがって、NMOS100が飽和状態で動作する範囲は図3の従来例より広く、ジッタ低減の効果が得られる電源電圧変動の許容範囲も広い。

[0032]

すなわち、本発明によれば、図2の従来例と図3の従来例がそれぞれ持つジッタ低減効果を合わせた以上のジッタ低減効果を引き出すことができる。

[0033]

図4には、図1の実施例の構成要素であるバッファ回路131およびレベルシフト回路132の具体的な構成の一実施例を示す。この図において、参照符号401~405および420~423はNMOS、411~415および431~433はPMOS、440は容量素子、441および442は抵抗素子を示す。また、参照符号450および451はバッファ回路131とレベルシフト回路132の間の信号およびそのノード、452は内部信号およびそのノードを示す。

[0034]

バッファ回路131は、発振器130に大きな負荷がかからないように、発振器130からの信号173を取り出す回路である。また、この実施例のバッファ回路131は、450および451の差動信号を出力するように構成してある。 具体的には、NMOS401~405およびPMOS411~415による複数のインバータによって構成し、信号173が偶数段のインバータを経由して信号 450に出力され、奇数段のインバータを経由して信号451に出力されるよう に構成してある。また、各段のインバータを構成するMOSを適当な大きさに設 計することにより、差動信号450および451を位相差が概ね180度の差動 信号(すなわち、一方の立ち上がりの時刻と他方の立下りの時刻がほぼ一致する 差動信号)にする。

[0035]

レベルシフト回路132は、電源Vddの電圧と内部ノード170の電圧の間で振れる差動信号450および451を、電源Vddの電圧と電源Vssの電圧の間のフル振幅で振れる信号160に変換する回路である。この回路は、NMOS420~422およびPMOS431および432によるカレントスイッチ回路とNMOS423およびPMOS433によるインバータで構成してある。カレントスイッチ回路によって内部信号452の信号振幅を拡げると共にその中心電圧をVddの電圧とVssの電圧の中間付近に近付け、インバータでほぼフル振幅に拡げるように動作する。容量素子440は、電源電圧が変動したときにNMOS420のゲートーソース間電圧が急激に変化しないようにするために設けてある。抵抗素子441および442は、NMOS420のゲート電極に加えるバイアス電圧を発生するための抵抗分圧回路である。

[0036]

図5には、レベルシフト回路132の図4以外の実施例の1つを示す。この図において、参照符号501および502はNMOS、511はPMOS、540は容量素子を示す。また、参照符号560は出力信号の1つを示す。この出力信号560は、出力信号160と共に差動の信号を構成する。

[0037]

このようなレベルシフト回路132を使えば、図1の実施例の電圧制御発振器の出力を差動信号で取り出すこともできる。また、NMOS420のゲート電極にかけるバイアス電圧は、図4のように抵抗分圧回路を使って発生させることもできるし、図5のようにNMOS501および502およびPMOS511で分圧する回路を使って発生させることもできる。MOSで分圧する回路を使えば、NMOS501および502およびPMOS511のゲート幅の比をNMOS4

20のゲート幅の半分およびNMOS421およびPMOS431のゲート幅の 比と一致するように設計することにより、出力信号160および560が電源V ddとVssの電圧の中間付近で振れるようにすることが容易である。

[0038]

また、容量素子540は、容量素子440と同様に電源電圧が変動したときに PMOS431や432のゲートーソース間電圧が急激に変化しないようにする ために設けてある。

[0039]

図6には、本発明の電圧制御発振器の図1以外の実施例の1つを示す。この図は、図1の実施例にNMOS604および605とPMOS614および615を付加し、発振器130の部分を5段のインバータによるリングオシレータで構成した例である。このように、リングオシレータのインバータの段数は奇数であれば原理的には何段であってもかまわない。

[0040]

インバータの段数を増やすと発振の上限周波数が下がるが、バッファ回路13 1を構成するインバータ1段当たりの遅延時間に対する発振周期の比が大きくなるので、バッファ回路131の出力を位相差が概ね180度の差動信号にすることが容易になる。

[0041]

図7には、本発明の電圧制御発振器のさらに他の実施例の1つを示す。この図は、図1の実施例において、制御信号151により発振周波数を制御する部分に変更を加えた回路である。具体的には、PMOS714および715を加え、これらのPMOSに流れる電流がPMOS111に流れる電流に加勢できるような構成になっている。この加勢する電流を流すか否かは制御信号751により制御できるようになっているが、制御信号751は制御信号151のときと極性が逆である。すなわち、制御信号751がローレベルのときには上記の電流を流して発振周波数が高くなり、ハイレベルのときには発振周波数が低くなる。

[0042]

図8には、本発明の電圧制御発振器を使って構成したPLL回路の実施例の1

つを示す。図8において、参照符号800は位相比較器、801は周波数比較器、802は分周器、803はデジタル制御回路、804はチャージポンプ、805は本発明の電圧制御発振器、806はクロック分配回路を示す。また、参照符号870はこのPLL回路の出力であるクロック信号およびその出力端子、850はクロック信号の位相基準となるリファレンス信号およびその入力端子、851~854および860~864は内部信号およびそのノードを示す。

[0043]

電圧制御発振器805の発振出力160が、クロック分配回路806を介して多数の分配先にクロック信号870として分配される。そのうちの1つが分周器802に入力され、信号860として出力される。そして、信号860とリファレンス信号850の位相と周波数が、位相比較器800と周波数比較器801によって比較され、その結果が151および852および862の信号として出力される。ただし、位相比較器800に入力する信号の位相が回路の負荷ばらつき等の影響を受けないようにするため、位相比較器800には860の信号とリファレンス信号850を直接入力し、周波数比較器801にはバッファを通した信号861および851を入力する。また、信号861より信号851のほうが周波数が高いときには信号852がハイレベルになり、信号851より信号861のほうが周波数が高いときには信号862がハイレベルになるように周波数比較器801を構成しておく。

[0044]

これらの比較結果は、デジタル制御回路803に入力される。デジタル制御回路803は、バッファを通したリファレンス信号851に同期して動くデジタル回路であり、上記の比較結果を基にチャージポンプ804を駆動する信号853 および854および863および864を生成する。チャージポンプ804は、これらの信号に駆動されて、150の端子に電荷を送り込んだり150の端子から電荷を引き出したりする回路である。

[0045]

その結果、電圧制御発振器805の入力端子150に接続された容量素子12 2 (図1参照) に蓄積された電荷量が変化し、制御信号150の電圧が変化する 。この制御信号150と、位相比較器800から直接供給される制御信号151 により、電圧制御発振器805の発振周波数が制御される。その結果がまた分周器802を介して信号860にフィードバックされ、最終的には信号860とリファレンス信号850の周波数と位相が一致する。

[0046]

図9には、図8の実施例の構成要素であるデジタル制御回路803の具体的な構成の実施例の1つを示す。この図において、参照符号900~902はエッジトリガ型のフリップフロップ、903はセットリセット型のフリップフロップ、904は2ピットカウンタ、905はOR回路、906および910および911はAND回路、907は複数かつ奇数のインバータ、908はNOR回路、909はインバータを示す。また、参照符号950~952は内部信号およびそのノードを示す。このうち、2ピットカウンタ904は、バッファを通したリファレンス信号851にパルスが加わるごとにカウントが進み、信号950がハイレベルになるとリセットされるように構成する。

[0047]

つぎに、この回路の動作を説明する。フリップフロップ900~902は、バッファを通したリファレンス信号851に同期して、比較器の出力である151 および852および862の信号を取り込むために設けてある。そして、周波数比較結果を示す信号852または862がハイレベルのときには、その信号が853または863に出力されると共に、内部信号950がハイレベルになる。すると、フリップフロップ903がリセットされて内部信号951がローレベルになり、854および864に出力される信号が共にローレベルになる。また、この時2ピットカウンタ904のカウントもリセットされる。

[0048]

周波数比較結果を示す信号852および862が共にローレベルになると、853および863に出力される信号がローレベルになると共に、内部信号950がローレベルになって信号851にパルスが加わるごとに2ピットカウンタ904のカウントが進む。そして4カウント進む間に信号852および862が一度もハイレベルにならなければ、フリップフロップ903がセットされて内部信号

951がハイレベルになる。一方、内部信号952には、インバータ907の遅延時間の総和で決まるパルス幅のパルスが、信号851にパルスが加わるごとに現れる。すると、位相比較結果を表す信号151によって決まる854または864のいずれかの信号が、内部信号952に現れるパルス信号のパルス幅の間だけハイレベルになる。

[0049]

以上、このデジタル制御回路の動作をまとめると、以下のようになる。周波数比較結果を示す信号852または862のいずれかがハイレベルのときには、そのいずれかに応じて853または863の信号がハイレベルになると共に、854および864の信号が両方ともローレベルになる。周波数比較結果を示す信号852および862の両方がローレベルの状態が4サイクル以上続くと、位相比較結果を示す信号151に応じて854または864のいずれかの信号にパルスが出力される。

[0050]

ここで、周波数比較結果に基づいて出力される信号853および863と位相 比較結果に基づいて出力される信号854および864とを分離した目的は、周 波数が一致していないときには大きな制御をかけて速く収束させると共に、周波 数が一致して位相だけがずれているときには制御量を小さくして大きなジッタが 発生しないようにするためである。そのため、別々の信号を使って制御する。

[0051]

また、周波数比較結果に基づいて出力される信号853および863は1サイクルの間ハイレベルを保つのに対し、位相比較結果に基づいて出力される信号854および864はパルスとなるように構成した。これにより、制御をかける時間も変えることができる。

[0052]

また、2ビットカウンタ904を設けた目的は、周波数比較結果が出力されなくなった直後に位相比較結果に基づいて制御をかけるのを避けるためである。すなわち、周波数比較結果が出力されなくなった直後は正しい位相比較が行なわれない場合が多い。このため、そのときの位相比較結果に基づいて制御をかけると

逆の制御がかかる場合が多い。したがって、2ビットカウンタを設け、4サイク ル待ってから位相比較結果に基づく制御を始めるように構成した。

[0053]

図10には、図8の実施例の構成要素であるチャージポンプ804の具体的な構成の実施例の1つを示す。この図において、参照符号1000~1003はNMOS、1010~1013はPMOS、1020および1021は抵抗素子、1030および1031はインバータを示す。また、参照符号1050~1052は内部信号およびそのノードを示す。

[0054]

この回路は、853の信号がハイレベルになったときにはPMOS1013が 導通してVddから1052のノードに電流が流れ込み、863の信号がハイレ ベルになったときにはNMOS1003が導通して1052のノードからVss に電流が流れ出す。そして1052のノードが抵抗素子1021を介して制御信 号150の端子に接続されているため、この電流が図1等に示した電圧制御発振 器内の容量素子122を充放電する。抵抗素子1021は、容量素子122の寄 生抵抗のために150のノードの電位が一時的に上がりすぎたり下がりすぎたり するのを防止するために設けてある。

[0055]

854または864の信号がハイレベルになったときにも同様の充放電が行なわれる。ただし、NMOS1002およびPMOS1012に流れる電流はNMOS1001およびPMOS1011によって制限されるため、853または863の信号による充放電の場合より電流値を小さくできる。そのときの電流値は、NMOS1000と1001のゲート幅の比やPMOS1010と1011のゲート幅の比の設計により、さらに抵抗素子1020の抵抗値により、かなり自由に設定することが可能である。

[0056]

また、853または863の信号による充放電の電流値も、NMOS1003やPMOS1013のゲート幅によってある程度自由に設定することが可能である。

特2000-068606

[0057]

なお、853または863の信号による充放電の回路も854または864の信号による充放電の回路と同様に他のMOSで電流を制限するような構成にして、そのゲート幅等によって電流値を設定することももちろん可能である。

[0058]

さらに、図9のデジタル制御回路と図10のチャージポンプの組み合わせでは 周波数比較結果による制御系統(853または863の信号による充放電)と位 相比較結果による制御系統(854または864の信号による充放電)の2つの 制御系統を設けたが、これを3系統以上にして周波数の差が大きい場合と小さい 場合の制御の強さを変えることも可能である。

[0059]

すなわち、周波数が2倍以上違う場合には周波数比較回路の出力852または 862が連続してハイレベルになるが、周波数の比が2倍未満になると周波数比 較回路の出力852または862が連続してハイレベルになることはない。さら に、1.5倍未満になると、周波数比較回路の出力852または862がハイレ ベルになるのは、3サイクル以上毎に1回となる。デジタル回路でこれを検出す るのは容易である。

[0060]

そして、図10の実施例では充放電の回路は2系統しか設けていないが、これを3系統設けて、それぞれの系統毎に電流値を変え、周波数の差が大きい場合には最も大きい電流値で充放電し、周波数の差が有るが小さい場合には中程度の電流値で充放電し、位相比較結果によって制御するときには最も小さい電流値で充放電するように構成するのは容易である。4系統以上設けることももちろん可能である。

[0061]

図11には、チャージポンプ804の図10以外の実施例の1つを示す。この図において、参照符号1100~1107はNMOS、1110~1119はPMOS、1130~1132は容量素子、1140~1143は抵抗素子を示す。また、1150~1154は内部信号およびそのノードを示す。

[0062]

この回路は、制御信号150の電圧がVssの電圧に近い場合において、854の信号に駆動されて流入する電荷量と864の信号に駆動されて流出する電荷量のバランスを保つために、図10の回路を改良した回路である。すなわち、図10の回路において制御信号150の電圧がVssの電圧に近い場合には、PMOS1011や1012には充分なソースードレイン間電圧がかかるのに対し、NMOS1001や1002のソースードレイン間にかかる電圧は不充分である。したがって、1回の駆動信号によって流出する電荷量は流入する電荷量に比べてかなり小さくなる。これを改善したのが図11の実施例である。

[0063]

図11の回路は、抵抗素子1140と容量素子1130によるローパスフィルタを介して制御信号150の電圧が1150のノードに接続され、この電圧と1153のノードの電圧がPMOS1115および1116等によるカレントスイッチで比較されるような構成になっている。そしてその結果をPMOS1118および1119等によるカレントスイッチで増幅し、NMOS1106によるソースフォロワ回路に加える。

[0064]

そしてそのソースフォロワ回路の出力1152の電圧を抵抗素子1141~1143による抵抗分圧回路で分圧し、1153のノードにフィードバックする。すると、1153のノードの電圧が1150のノードの電圧すなわち制御信号150の電圧に等しくなったときに釣り合う。ここで抵抗素子1141と1142の抵抗値が等しくなるように設計しておけば、1152のノードの電圧と制御信号150の電圧の差は制御信号150の電圧と1154のノードの電圧の差に略等しくなり、NMOS1107が導通したときに流入する電荷量とNMOS1002が導通したときに流出する電荷量をほぼ等しくできる。なお、この回路が有用であるのは制御信号150の電圧や1052のノードの電圧がVssの電圧に近い場合であるため、854の信号で駆動するMOS1107にもNMOSを使用する。

[0065]

図12には、図8の実施例の構成要素である位相比較器800の具体的な構成の実施例の1つを示す。この回路は特開平09-74352の明細書に開示されている。この回路は、850の信号の立ち上がりと860の信号の立ち上がりのいずれが先に現れるかをNAND回路1200および1201により構成されたフリップフロップが比較し、その結果をフリップフロップ1202が取り込んで151に出力する。

[0066]

図13には、図8の実施例の構成要素である周波数比較器801の具体的な構成の実施例の1つを示す。この回路も特開平09-74352明細書に開示されている。この回路は、851の信号の立ち上がりと861の信号の立ち下がりが交互に現れるか否かを比較し、いずれかが2回以上連続して現れると、連続して現れた側の出力信号852または862がハイレベルになる。

[0067]

以上述べたPLL回路を使えば、電源電圧が変動したときに発生するジッタの 小さい本発明の電圧制御発振器を使いこなすことができる。

[0068]

図14には、本発明のPLL回路を使って構成した半導体集積回路装置の実施例の1つについて、その配置を示す。図14において、参照符号1400は半導体集積回路装置、1401は本発明の電圧制御発振器を含むPLL回路の主要部分を搭載する位置、1402~1404はクロック分配回路806を構成するドライバを分散して搭載する位置、1410は外部から供給される基準信号を受ける入力回路を搭載する位置を示す。また、参照符号1450~1453はこれらの間を接続する配線を示し、1460は各分配先にクロック信号870を供給する配線を示す。

[0069]

本発明の電圧制御発振器を使えば、電源電圧が変動したときに発生するジッタが小さいので、電圧制御発振器を含むPLL回路の構成要素を、電源電圧変動を 気にせず半導体集積回路装置内の任意の位置に搭載することができる。 [0070]

【発明の効果】

本発明の電圧制御発振器によれば、電源電圧が変動したときに発生するジッタを低減することができる。

[0071]

また、本発明のPLL回路によれば、電源電圧が変動したときに発生するジッタの小さいPLL回路を実現することができる。

[0072]

また、本発明の半導体集積回路装置によれば、電源電圧が変動したときに発生するジッタの小さいクロック信号を供給することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の電圧制御発振器の実施例の1つを示す回路図。

【図2】

従来の電圧制御発振器の1つを示す回路図。

【図3】

従来の電圧制御発振器の他の1つを示す回路図。

【図4】

図1の実施例の構成要素について、実施例の1つを示す回路図。

【図5】

図1の実施例の構成要素について、他の実施例の1つを示す回路図。

【図6】

本発明の電圧制御発振器の他の実施例の1つを示す回路図。

【図7】

本発明の電圧制御発振器のさらに他の実施例の1つを示す回路図。

【図8】

本発明のPLL回路の実施例の1つを示す回路図。

【図9】

図8の実施例の構成要素の実施例の1つを示す回路図。

【図10】

図8の実施例の別の構成要素の実施例の1つを示す回路図。

【図11】

図8の実施例の図10と異なる実施例の1つを示す回路図。

【図12】

図8の実施例のさらに別の実施例の1つを示す回路図。

【図13】

図8の実施例のさらに別の実施例の1つを示す回路図。

【図14】

本発明の半導体集積回路装置の実施例の1つを示す配置図。

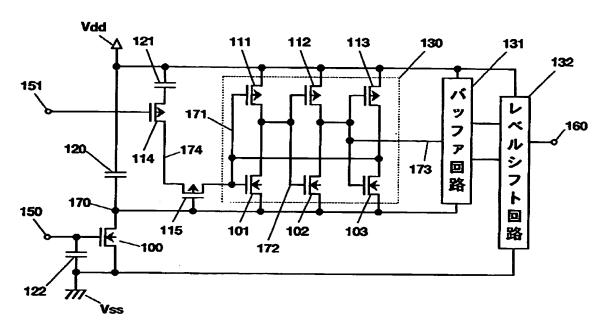
【符号の説明】

100~103…Nチャネル型のMOSトランジスタ (NMOS)、111~1 15…Pチャネル型のMOSトランジスタ (PMOS)、120~122…容量 素子、Vdd…高電位側の電源、Vss…低電位側の電源、150…アナログの 制御信号、151…デジタルの制御信号、160…発振出力。

【書類名】図面

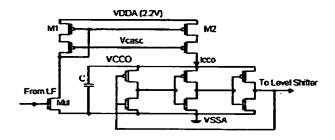
【図1】

図 1

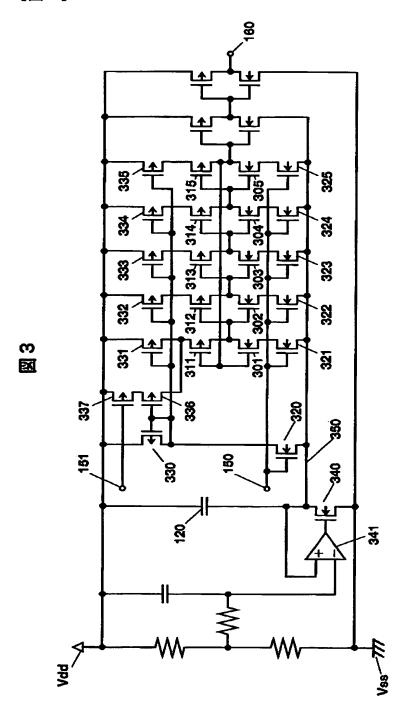


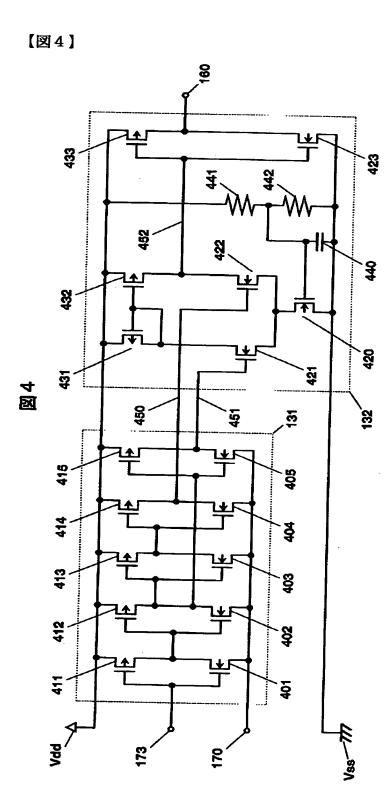
【図2】

図2

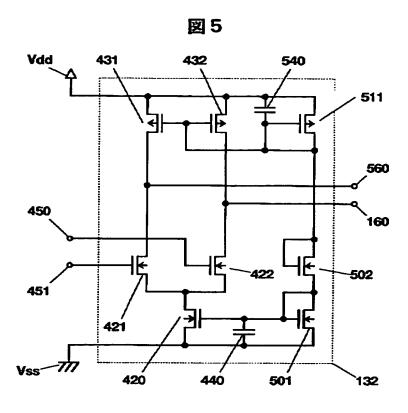


【図3】



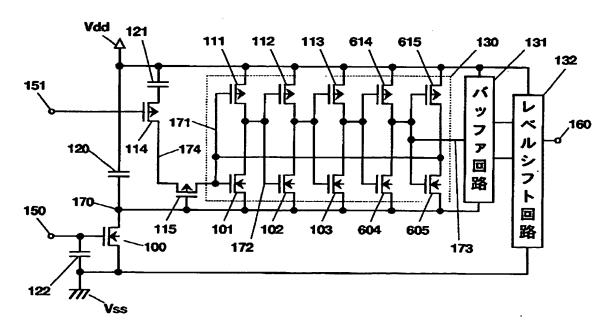


【図5】



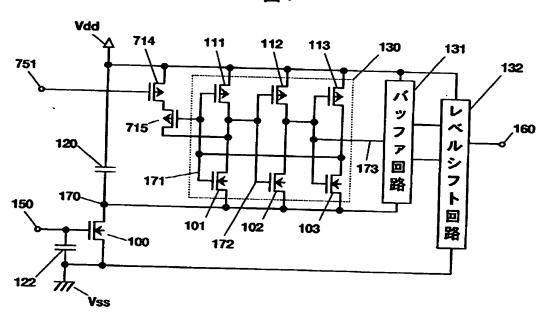
【図6】

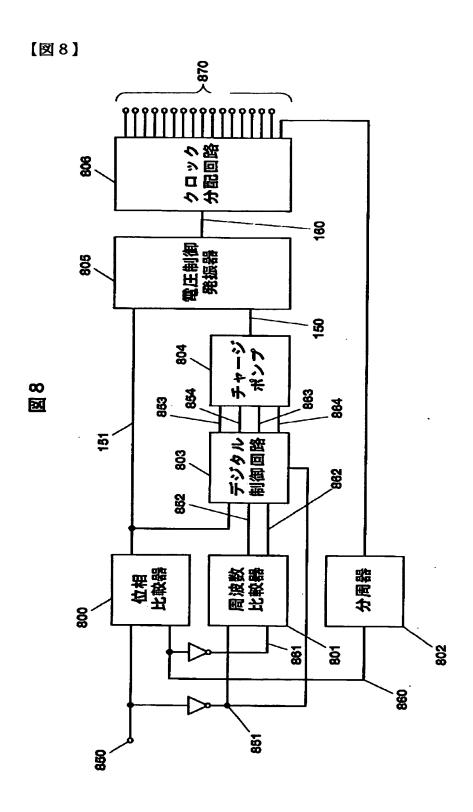
図6



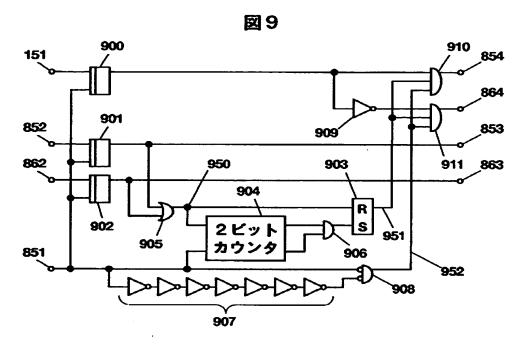
【図7】







【図9】



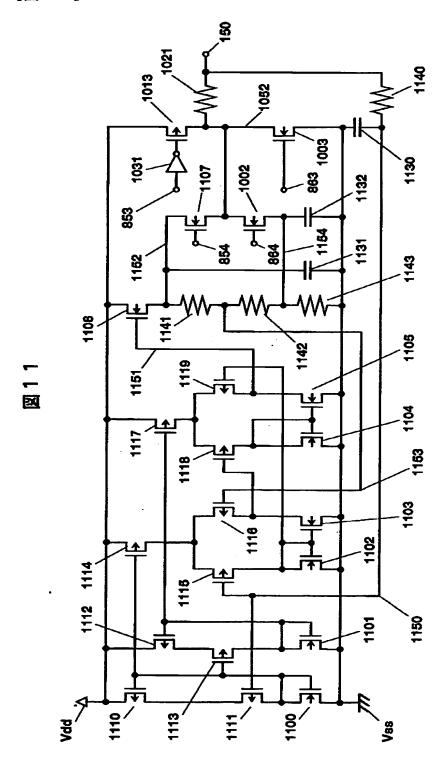
【図10】

Vss

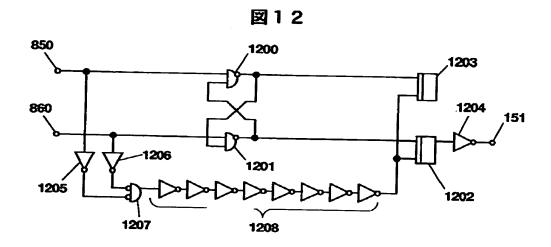
Vdd.

図10

【図11】

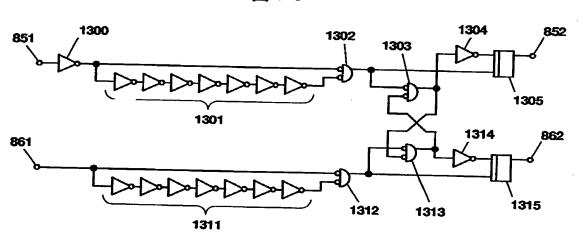


【図12】



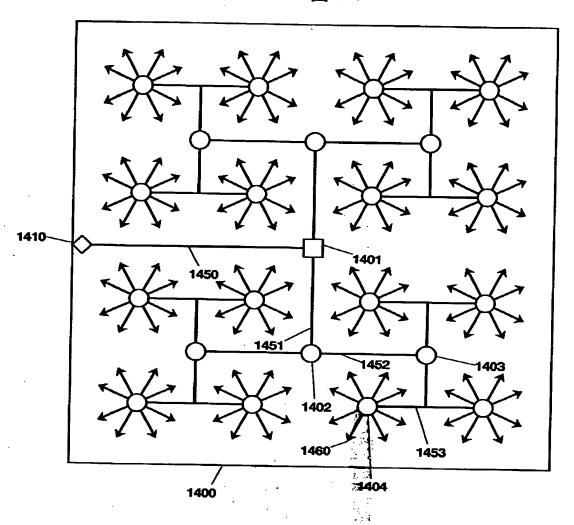
【図13】

図13



【図14】

図14



特2000-068606

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 電源電圧が変動したときに発生するジッタの小さいクロック信号を供給できるPLL回路および電圧制御発振器を実現する。

【解決手段】 一端を第1の電源(Vss)に接続された第1のMOSトランジスタと、上記第1のMOSトランジスタの他端と第2の電源(Vdd)の間に並列に接続された発振器および第1の容量素子を備え、上記第1のMOSトランジスタのゲート電圧を制御することによって発振周波数を制御する電圧制御発振器において、上記第1のMOSトランジスタとは別に上記発振器の発振周波数を制御する第2の手段(114および121)を備える。

【選択図】図1

特2000-068606

出願人履歴情報

識別番号

[000005108]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

氏 名

株式会社日立製作所